平成24年8月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年7月13日

上場会社名　株式会社アドテック プラズマ テクノロジー　　上場取引所　東
コード番号　6668　URL　http://www.adtec-rf.com/
代表者　(役職名) 代表取締役社長　(氏名) 藤井 修逸
問合せ先責任者 (役職名) 取締役総務・経理部長　(氏名) 中山 浩之　TEL 084-945-1359
四半期報告書提出予定日　平成24年7月13日
配当支払開始予定日　―
四半期決算補足説明資料作成の有無　：　無
四半期決算説明会開催の有無　：　無

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年8月期第3四半期の連結業績(平成23年9月1日～平成24年5月31日)

(1) 連結経営成績(累計)　(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年8月期第3四半期	3,409	△8.5	169	△58.6	143	△61.9	55	△79.2
23年8月期第3四半期	3,726	12.1	408	191.9	375	387.9	268	300.2

(注)包括利益　24年8月期第3四半期　109百万円　(△54.8%)　23年8月期第3四半期　242百万円　(―%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年8月期第3四半期	6,488.15	―
23年8月期第3四半期	31,236.24	―

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
24年8月期第3四半期	4,723	2,310	47.0	258,641.71
23年8月期	5,297	2,218	40.9	252,543.19

(参考) 自己資本　24年8月期第3四半期　2,220百万円　23年8月期　2,167百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
23年8月期	―	1,000.00	―	1,000.00	2,000.00
24年8月期	―	1,000.00	―		
24年8月期(予想)				1,000.00	2,000.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無　：　無

3. 平成24年 8月期の連結業績予想(平成23年 9月 1日～平成24年 8月31日)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	4,082	△22.7	124	△76.7	42	△90.8	△29	―	△3,433.71

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無　：　無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 ―社 (社名) 、 除外 ―社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
② ①以外の会計方針の変更 : 無
③ 会計上の見積りの変更 : 無
④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	24年8月期3Q	8,586 株	23年8月期	8,586 株
② 期末自己株式数	24年8月期3Q	2 株	23年8月期	2 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	24年8月期3Q	8,584 株	23年8月期3Q	8,584 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しております。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不安定要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 …… 2
（１）連結経営成績に関する定性的情報 …… 2
（２）連結財政状態に関する定性的情報 …… 3
（３）連結業績予想に関する定性的情報 …… 3
２．サマリー情報（その他）に関する事項 …… 4
（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …… 4
（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …… 4
（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …… 4
３．四半期連結財務諸表 …… 5
（１）四半期連結貸借対照表 …… 5
（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 …… 7
四半期連結損益計算書
第３四半期連結累計期間 …… 7
四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間 …… 8
（３）継続企業の前提に関する注記 …… 9
（４）セグメント情報等 …… 9
（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 …… 10
（６）重要な後発事象 …… 10

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復旧・復興に伴い経済活動は緩やかに持ち直しつつあります。しかしながら一方で、欧州の債務危機を背景とした海外経済の下振れ懸念、為替や株価の変動、タイの洪水による企業活動への影響等、先行きに対する不透明感が強まる状況で推移いたしました。

このような経済環境のもと、当社グループの主たる事業領域である半導体・液晶関連事業（当社等）におきましては、スマートフォンなどのモバイル端末用の半導体需要は好調に推移しているものの、液晶テレビやパソコンの需要低迷等により、各関連メーカーでは設備投資の抑制及び延期の動きが見受けられました。

このような事業環境の中、当社等は、当社の主要製品である高周波電源の市場シェア拡大に重点を置き、既存顧客に対するフォローのみならず、新規顧客開拓のための製品ＰＲを積極的に実施したものの、売上高は低調に推移いたしました。

研究機関・大学関連事業（ＩＤＸ）におきましては、研究機関及び医療機関への大型案件の出荷、また海外向けの製品出荷の増加等があったことにより、売上高は堅調に推移いたしました。

この結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は3,409,480千円（前年同期比8.5％減少）、営業利益は169,072千円（前年同期比58.6％減少）、経常利益は143,133千円（前年同期比61.9％減少）、四半期純利益は55,694千円（前年同期比79.2％減少）となりました。

当第３四半期連結累計期間の業績は、次のとおりであります。

項目	前第３四半期連結累計期間 （自　平成22年９月１日 至　平成23年５月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自　平成23年９月１日 至　平成24年５月31日）
	金額（千円）	金額（千円）
売上高	3,726,838	3,409,480
売上総利益	1,304,254	1,073,702
営業利益	408,410	169,072
経常利益	375,761	143,133
四半期純利益	268,131	55,694

セグメントの業績は、次のとおりであります。

半導体・液晶関連事業（当社等）におきましては、スマートフォンやタブレットPCの需要は増加したものの、液晶テレビなどの需要低迷に伴い、各関連メーカーで設備投資抑制等の動きがあったことから、売上高は2,258,500千円（前年同期比24.7％減少）、営業利益は23,555千円（前年同期比94.4％減少）となりました。

研究機関・大学関連事業（ＩＤＸ）におきましては、研究機関及び医療機関への大型案件の出荷等があり、また当該大型案件のコスト改善の実現により、売上高は1,150,979千円（前年同期比58.5％増加）、営業利益は144,438千円（前年同期は営業損失14,030千円）となりました。

セグメント別の業績は、次のとおりであります。

項目	前第３四半期連結累計期間 （自　平成22年９月１日 至　平成23年５月31日）		当第３四半期連結累計期間 （自　平成23年９月１日 至　平成24年５月31日）	
	売上高	営業利益又は営業損失（△）	売上高	営業利益
	金額（千円）	金額（千円）	金額（千円）	金額（千円）
半導体・液晶関連事業（当社等）	3,000,881	423,240	2,258,500	23,555
研究機関・大学関連事業（ＩＤＸ）	725,956	△14,030	1,150,979	144,438
合計	3,726,838	409,209	3,409,480	167,994

注１．売上高は、各セグメントの外部顧客に対する売上高を表しております。
２．営業利益又は営業損失（△）は、各セグメントの営業利益又は営業損失（△）を表しております。

（注）文中表記について
（当社等）
当社、Adtec Technology,Inc.、Adtec Europe Limited、Phuc Son Technology Co.,Ltd.及びHana Technology Co.,Ltd.　を表しております。
（ＩＤＸ）
株式会社ＩＤＸを表しております。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は4,723,177千円であり、前連結会計年度末と比較して574,229千円減少しております。

これは、受取手形及び売掛金の減少（719,143千円）、仕掛品の減少（156,937千円）等によるものであります。

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は2,412,319千円であり、前連結会計年度末と比較して666,773千円減少しております。

これは、短期借入金の減少（680,000千円）及び買掛金の減少（57,482千円）等によるものであります。

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は2,310,858千円であり、前連結会計年度末と比較して92,543千円増加しております。

これは、少数株主持分の増加（40,193千円）及び利益剰余金の増加（38,526千円）等によるものであります。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

今後の景気の見通しにつきましては、世界的な景気の減速、円高進行に伴う企業収益の悪化等が懸念されることから、先行きが不安定な経済環境が続くものと予想されます。

半導体・液晶関連事業（当社等）におきましては、スマートフォン、タブレットPCの継続的な需要増加は期待されるものの、薄型テレビなどの需要低迷に伴う設備投資計画の抑制や大幅な延期、また半導体市場では、各関連メーカー内で買収等の発表もあり、DRAM及びNAND型フラッシュメモリーなどのメモリ投資も引き続き落ち込むことが予想されます。

このような状況の中、海外生産及び新規設計によりコストダウンをした高周波電源等を提供していくとともに、いま現在、開発途中にあるリモートプラズマ装置の早期製品化に向けて事業活動を実施してまいります。

研究機関・大学関連事業（ＩＤＸ）におきましては、研究機関で持ち上がっている大型のプロジェクト計画に関する受注拡大及び売上の拡大を目指し、また、海外からの材料調達や設計の見直しによる製品コストの削減に努めてまいります。

２．サマリー情報（その他）に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

４．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

	前連結会計年度 （平成23年８月31日）	当第３四半期連結会計期間 （平成24年５月31日）
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	861,077	1,168,063
受取手形及び売掛金	1,456,815	737,671
製品	339,656	434,848
仕掛品	951,029	794,092
原材料及び貯蔵品	681,904	747,902
繰延税金資産	33,279	15,486
その他	115,246	46,717
貸倒引当金	△3,176	－
流動資産合計	4,435,831	3,944,782
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	1,045,280	1,058,985
減価償却累計額	△579,622	△606,875
建物及び構築物（純額）	465,658	452,110
車両運搬具	17,417	19,270
減価償却累計額	△10,301	△12,986
車両運搬具（純額）	7,116	6,283
工具、器具及び備品	674,366	627,188
減価償却累計額	△472,138	△485,865
工具、器具及び備品（純額）	202,228	141,322
土地	65,926	65,926
建設仮勘定	503	135
有形固定資産合計	741,432	665,778
無形固定資産	44,234	42,213
投資その他の資産		
投資有価証券	28,333	21,643
繰延税金資産	1,918	2,051
その他	65,566	66,617
貸倒引当金	△19,909	△19,909
投資その他の資産合計	75,908	70,402
固定資産合計	861,574	778,394
資産合計	5,297,406	4,723,177

（単位：千円）

	前連結会計年度 （平成23年８月31日）	当第３四半期連結会計期間 （平成24年５月31日）
負債の部		
流動負債		
買掛金	219,955	162,472
短期借入金	1,160,000	480,000
1年内返済予定の長期借入金	550,546	538,444
未払法人税等	12,064	20,795
役員賞与引当金	6,500	－
その他	110,885	333,635
流動負債合計	2,059,951	1,535,347
固定負債		
長期借入金	934,364	783,794
資産除去債務	69,641	70,556
その他	15,135	22,620
固定負債合計	1,019,141	876,971
負債合計	3,079,092	2,412,319
純資産の部		
株主資本		
資本金	835,598	835,598
資本剰余金	908,160	908,160
利益剰余金	601,721	640,247
自己株式	△384	△384
株主資本合計	2,345,095	2,383,622
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△8,903	△6,460
為替換算調整勘定	△168,361	△156,981
その他の包括利益累計額合計	△177,265	△163,441
少数株主持分	50,483	90,677
純資産合計	2,218,314	2,310,858
負債純資産合計	5,297,406	4,723,177

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
（四半期連結損益計算書）
（第３四半期連結累計期間）

（単位：千円）

	前第３四半期連結累計期間 （自　平成22年９月１日 至　平成23年５月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自　平成23年９月１日 至　平成24年５月31日）
売上高	3,726,838	3,409,480
売上原価	2,422,584	2,335,777
売上総利益	1,304,254	1,073,702
販売費及び一般管理費	895,843	904,629
営業利益	408,410	169,072
営業外収益		
受取利息	801	858
受取配当金	140	145
デリバティブ評価益	410	213
受取手数料	6,526	8,059
受取家賃	1,915	4,800
補助金収入	586	1,128
貸倒引当金戻入額	－	3,176
その他	1,539	3,916
営業外収益合計	11,920	22,297
営業外費用		
支払利息	26,739	23,075
たな卸資産廃棄損	12,334	2,939
為替差損	1,128	17,605
その他	4,367	4,616
営業外費用合計	44,569	48,236
経常利益	375,761	143,133
特別利益		
固定資産売却益	4,063	246
特別利益合計	4,063	246
特別損失		
固定資産除却損	928	1,443
投資有価証券評価損	973	8,218
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	28,309	－
投資有価証券売却損	－	630
特別損失合計	30,211	10,292
税金等調整前四半期純利益	349,613	133,087
法人税、住民税及び事業税	37,419	20,337
法人税等調整額	55,349	16,882
法人税等合計	92,768	37,219
少数株主損益調整前四半期純利益	256,845	95,868
少数株主利益又は少数株主損失（△）	△11,286	40,174
四半期純利益	268,131	55,694

（四半期連結包括利益計算書）
（第３四半期連結累計期間）

（単位：千円）

	前第３四半期連結累計期間 （自　平成22年９月１日 至　平成23年５月31日）	当第３四半期連結累計期間 （自　平成23年９月１日 至　平成24年５月31日）
少数株主損益調整前四半期純利益	256,845	95,868
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△1,055	2,443
為替換算調整勘定	△13,041	11,380
その他の包括利益合計	△14,096	13,823
四半期包括利益	242,748	109,691
（内訳）		
親会社株主に係る四半期包括利益	254,035	69,517
少数株主に係る四半期包括利益	△11,286	40,174

（３）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

（４）セグメント情報等

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成22年９月１日　至平成23年５月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

	半導体・液晶関連事業	研究機関・大学関連事業	合計	調整額（注１）	四半期連結損益計算書計上額（注２）
売上高					
外部顧客への売上高	3,000,881	725,956	3,726,838	－	3,726,838
セグメント間の内部売上高又は振替高	33,236	6,254	39,490	△39,490	－
計	3,034,117	732,210	3,766,328	△39,490	3,726,838
セグメント利益又は損失（△）	423,240	△14,030	409,209	△798	408,410

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△798千円は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成23年９月１日　至平成24年５月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

	半導体・液晶関連事業	研究機関・大学関連事業	合計	調整額（注１）	四半期連結損益計算書計上額（注２）
売上高					
外部顧客への売上高	2,258,500	1,150,979	3,409,480	－	3,409,480
セグメント間の内部売上高又は振替高	66,508	7,785	74,294	△74,294	－
計	2,325,009	1,158,765	3,483,774	△74,294	3,409,480
セグメント利益	23,555	144,438	167,994	1,078	169,072

（注）１．セグメント利益の調整額1,078千円は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
該当事項はありません。

（６）重要な後発事象
該当事項はありません。